19a-PB3-5

超音速分子線を用いて酸化された Si (113) 表面の解析

Analysis of Si(113) surfaces oxidized by a supersonic seeded molecular beam technique 横国大工¹,原子力機構² ^O田中一馬¹,大野真也¹,小玉開¹,吉越章隆²,寺岡有殿²,田中正俊¹ Yokohama Nat'l Univ.¹, Japan Atomic Energy Agency² ^oKazuma Tanaka¹, Shin-ya Ohno¹, Hiraku Kodama¹,Akitaka Yoshigoe², Yuden Teraoka², Masatoshi Tanaka¹ E-mail: tanaka-kazuma-mc@ynu.jp

Si ナノワイヤトランジスタ等の3次元構造をもつ MOSFET 構造においては様々な面方位の SiO₂/Si 界面が存在し、Si 高指数面上に形成される極薄酸化膜の構造や電子状態のより詳細な理解 が求められている。本研究では、SPring-8 BL23SUの表面化学実験ステーション(SUREAC2000)に おいて Si(113)表面酸化過程のリアルタイム光電子分光実験を行った。Si(113)の酸化は0.06-1.0 eV の並進運動エネルギーの超音速分子線を用いた。

図1に超音速分子線(並進運動エネルギー:1.0 eV)を用いて酸化した Si(113)基板表面における Si2p スペクトルを示す。先行研究の値に従って、Si2p のスペクトルを Si^B、Si^a、Si^β、Si¹⁺、Si²⁺、 Si³⁺、Si⁴⁺ の7成分にピーク分離して解析を行った[1]。Si^Bは Si 基板由来のピーク、Si^a、Si^βは界 面歪み Si 成分のピーク、Si¹⁺、Si²⁺、Si³⁺、Si⁴⁺は酸化状態に対応したピークである。本来、2p 準 位の光電子スペクトルは 2P₁₂ と 2p₃₂ のピークに分裂し、ダブレットピークとして観察される。多 成分フィッティングの場合では、このようなダブレットピークの解析は非常に困難であるため、 本研究では、Si2p の 1/2 成分を除去して 3/2 成分のみで解析を行う手法を用いた。また、図 2 にバ ルク由来のピーク強度に対するそれぞれの酸化状態(Si¹⁺、Si²⁺、Si³⁺、Si⁴⁺)のピーク強度の割合を 分子線の並進運動エネルギーについてプロットした様子を示す。図 2 より、分子線の並進運動エ ネルギーの増大に伴い、Si¹⁺,Si²⁺は減少傾向を、Si³⁺,Si⁴⁺に関しては増加傾向を示していることが確 認された。本報告では、Si(113)表面酸化過程におけるそれぞれの成分の振る舞いを系統的に示す。



^[1] S. Ogawa et al., Jpn. J. Appl. Phys. 46 (2007) 3247.